（別紙様式）

入　　札　　書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ￥ | | | | | | | | | | |
| 内  訳 | 業　務　名 | | 規格 | 品質 | 仕様 | 呼称 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| きょうと国際学生サミット２０２５運営業務委託 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| きょうと国際学生サミット２０２５運営業務委託仕様書による | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行日 | | 契約締結日～令和７年１２月３１日 |  | | | | | | | |
| 入札条件を承諾の上、上記のとおり入札します。  　　　年　　月　　日  住　所    　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 印  京都府知事　西脇　隆俊　様 | | | | | | | | | | |

　＊入札価格は、消費税及び地方消費税抜きの金額で記載すること。

　＊積算内訳を別途作成すること。